PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-338652

(43)Date of publication of application: 27.11.2002

(51)Int.CI.

COSG 18/65 CO8F290/06 GO3F G03F 7/028 HO5K 3/46

(21)Application number: 2001-147218

(71)Applicant:

NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

17.05.2001

(72)Inventor:

KOYANAGI TAKAO

OZAKI TORU

YOKOSHIMA MINORU

(54) AQUEOUS ALKALINE SOLUTION-SOLUBLE URETHANE FORMING EPOXYCARBOXYLATE COMPOUND. PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION USING THE SAME AND ITS HARDENED MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition having an excellent photosensitivity, and enabling production of a hardened material being excellent in flexibility, adhesivity, pencil hardness, solvent resistance, acid resistance, heat resistance, gold plating resistance, or the like.

SOLUTION: An aqueous alkaline solution-soluble urethane forming epoxycarboxylate compound (D) comprises reacting a compound (A) being an epoxycarboxylate compound (A) comprising reacting an epoxy compound (a) having two epoxy groups in a molecule and a monocarboxylic acid compound (b) having an ethylenically unsaturated double bond, a compound (B) being an carboxylic acid compound having two hydroxyl groups, and a compound (C) being a diisocyanate compound (C). The photosensitive resin composition comprises using the compound (D), and a hardened material comprises hardening the resin composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-338652 (P2002-338652A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			Ť	-7]-ド(参考)
C 0 8 G	18/65			C 0	BG 18/65		D	2H025
C08F	290/06			C 0	BF 290/06			4 J 0 2 7
G03F	7/027	5 1 3		G 0	3 F 7/027		5 1 3	4J034
		5 1 5					5 1 5	5 E 3 1 4
•	7/028				7/028			5 E 3 4 3
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-147218(P2001-147218) (71)出顧人 000004086 日本化薬株式会社 東京都千代田区富士見1丁目11番2号 (22)出願日 平成13年5月17日(2001.5.17) (72)発明者 小柳 敬夫 東京都板橋区赤塚 3-31-9 (72)発明者 尾崎 徹 埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田3-8

最終頁に続く

アルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルポキシレート化合物及びそれを用いた感光性樹脂 (54) 【発明の名称】 組成物並びにその硬化物

(57)【要約】

【課題】光感度に優れ、得られた硬化物は、屈曲性、密 着性、鉛筆硬度、耐溶剤性、耐酸性、耐熱性、耐金メッ キ性等に優れた感光性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】下記に示される化合物(A)、化合物

(B) 及び化合物 (C) を反応させて得られることを特 徴とするアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカル ボキシレート化合物(D)、及びそれを用いた感光性樹

脂組成物並びにその硬化物。

化合物(A):分子中に2個のエポキシ基を有するエポ キシ化合物(a)と分子中にエチレン性不飽和二重結合 を有するモノカルボン酸化合物(b)とを反応させて得 られるエポキシカルボキシレート化合物(A)

化合物(B):分子中に2個の水酸基を有するカルボン

酸化合物

化合物(C):ジイソシアネート化合物(C)

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記に示される化合物(A)、化合物 (B) 及び化合物 (C) を反応させて得られることを特 徴とするアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカル ボキシレート化合物(D)

1

化合物(A):分子中に2個のエポキシ基を有するエポ キシ化合物(a)と分子中にエチレン性不飽和二重結合 を有するモノカルボン酸化合物(b)とを反応させて得 られるエポキシカルボキシレート化合物

化合物(B):分子中に2個の水酸基を有するカルボン 酸化合物

化合物(C):ジイソシアネート化合物。

【請求項2】分子中に2個のエポキシ基を有するエポキ シ化合物(a)のエポキシ当量が、150~900g/ 当量のエポキシ化合物である請求項1に記載のアルカリ 水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合 物(D)。

【請求項3】分子中に2個のエポキシ基を有するエポキ シ化合物(a)が、フェニルジグリシジルエーテル化合 物、ビスフェノール型エポキシ化合物、水素化ビスフェ ノール型エポキシ化合物、ハロゲノ化ビスフェノール型 エポキシ化合物、脂環式ジグリシジルエーテル化合物、 脂肪族ジグリシジルエーテル化合物、ポリサルファイド 型ジグリシジルエーテル化合物、またはビフェノール型 エポキシ化合物の中から選択されたエポキシ化合物であ る請求項1または請求項2のいずれか一項に記載のアル カリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート 化合物(D)。

【請求項4】分子中にエチレン性不飽和二重結合を有す るモノカルボン酸化合物(b)が、(メタ)アクリル 酸、(メタ) アクリル酸と ε ーカプロラクトンとの反応 生成物または桂皮酸の中から選択されたモノカルボン酸 である請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の アルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレ ート化合物(D)。

【請求項5】分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸 化合物(B)が、ジメチロールプロピオン酸またはジメ チロールブタン酸である請求項1ないし請求項4のいず れか一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポ キシカルボキシレート化合物(D)。

【請求項6】ジイソシアネート化合物(C)が、フェニ レンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キ シリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジ イソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、 ナフタレンジイソシアネート、トリデンジイソシアネー ト、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシ ルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネー ト、アリレンスルホンエーテルジイソシアネート、アリ ルシランジイソシアネート、N-アシルジイソシアネー ジイソシアネート化合物である請求項1ないし請求項5 のいずれか一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン 化エポキシカルボキシレート化合物(D)。

【請求項7】固形分酸価が、50~150mg・KOH /gである請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記 載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキ シレート化合物(D)。

【請求項8】請求項1ないし請求項7のいずれか一項に 記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボ キシレート化合物(D)、光重合開始剤(E)、架橋剤 (F) 及び任意成分として硬化成分(G)を含有するこ とを特徴とする感光性樹脂組成物。

【請求項9】請求項8に記載の感光性樹脂組成物の硬化

【請求項10】請求項9に記載の硬化物の層を有する基

【請求項11】請求項10に記載の基材を有する物品。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アルカリ水溶液可 溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D) 及びそれを用いた感光性樹脂組成物ならびにその硬化物 に関し、更に詳しくは、フレキシブルプリント配線板用 ソルダーレジスト、メッキレジスト、多層プリント配線 板用層間絶縁膜等として有用な、現像性、電気絶縁性、 密着性、半田耐熱性、耐薬品性、耐メッキ性等に優れた 硬化物を与える樹脂組成物及びその硬化物に関する。 [0002]

【従来の技術】現在、一部の民生用プリント配線板並び にほとんどの産業用プリント配線板のソルダーレジスト には、高精度、高密度の観点から、露光後、現像するこ とにより画像形成し、熱及び光照射で仕上げ硬化する液 状現像型ソルダーレジストが使用されている。また、環 境問題への配慮から、現像液として希アルカリ水溶液を 用いるアルカリ現像タイプの液状ソルダーレジストが主 流になっている。このような希アルカリ水溶液を用いる アルカリ現像タイプのソルダーレジストとしては、例え ば、特開昭61-243869号公報には、ノボラック 型エポキシ樹脂と不飽和一塩基酸の反応生成物に酸無水 40 物を付加した感光性樹脂、光重合開始剤、希釈剤、及び エポキシ樹脂からなるソルダーレジスト組成物が開示さ れている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】プリント配線板は携帯 機器の小型軽量化や通信速度の向上をめざし、高精度、 高密度化が求められており、それに伴いソルダーレジス トへの要求も増々高度となり、従来の要求よりも、より フレキシブル性を保ちながら基板密着性、高絶縁性、無 電解金メッキ性に耐えうる性能が要求されており、現在 ト、またはリシンジイソシアネートの中から選択された 50 市販されているソルダーレジストでは、これら要求に十 分に対応できていない。本発明の目的は、今日のプリント配線板の高機能に対応し得る微細な画像を活性エネルギー線に対する感光性に優れ、希アルカリ水溶液による現像によりパターン形成できると共に、後硬化(ポストキュア)工程で熱硬化させて得られる硬化膜が十分なフレキシブル性を有し、高絶縁性で密着性、無電解金メッキ耐性に優れたソルダーレジストインキに適する樹脂組成物及びその硬化物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前述の課題 を解決するため、アルカリ水溶液可溶性エポキシカルボ キシレート化合物について鋭意研究の結果、本発明を完 成するに至った。即ち、本発明は、

【0005】(1) 下記に示される化合物(A)、化合物(B)及び化合物(C)を反応させて得られることを特徴とするアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)

化合物(A):分子中に2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物(a)と分子中にエチレン性不飽和二重結合を有するモノカルボン酸化合物(b)とを反応させて得られるエポキシカルボキシレート化合物

化合物(B):分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)

化合物(C):ジイソシアネート化合物。

【0006】(2) 分子中に2個のエポキシ基を有す るエポキシ化合物(a)のエポキシ当量が、150~9 00g/当量のエポキシ化合物である(1)に記載のア ルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレー ト化合物(D)、(3) 分子中に2個のエポキシ基を 有するエポキシ化合物(a)が、フェニルジグリシジル エーテル化合物、ビスフェノール型エポキシ化合物、水 素化ビスフェノール型エポキシ化合物、ハロゲノ化ビス フェノール型エポキシ化合物、脂環式ジグリシジルエー テル化合物、脂肪族ジグリシジルエーテル化合物、ポリ サルファイド型ジグリシジルエーテル化合物、またはビ フェノール型エポキシ化合物の中から選択されたエポキ シ化合物である(1)または(2)のいずれか一項に記 載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキ シレート化合物(D)、(4) 分子中にエチレン性不 飽和二重結合を有するモノカルボン酸化合物(b)が、 (メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸と ϵ -カプロ ラクトンとの反応生成物または桂皮酸の中から選択され たモノカルボン酸である(1)ないし(3)のいずれか 一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシ カルボキシレート化合物(D)、(5) 分子中に2個 の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)が、ジメチロ ールプロピオン酸またはジメチロールブタン酸である

ールプロピオン酸またはジメチロールブタン酸である (1)ないし(4)のいずれか一項に記載のアルカリ水 溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物 (D)、(6) ジイソシアネート化合物(C)が、フ ェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、トリデンジイソシアネート、ベキサメチレンジイソシアネート、ジシクロベキシルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、アリルシランジイソシアネート、Nーアシルジイソシアネート、またはリシンジイソシアネートの中から選択されたジイソシアネート化合物である(1)ないし(5)のいずれか一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)、

(7) 固形分酸価が、50~150mg・KOH/gである(1)ないし(6)のいずれか一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)、(8) (1)ないし(7)のいずれか一項に記載のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)、光重合開始剤(E)、

架橋剤 (F) 及び任意成分として硬化成分 (G) を含有 20 することを特徴とする感光性樹脂組成物、(9)

- (8) に記載の感光性樹脂組成物の硬化物、(10)
- (9) に記載の硬化物の層を有する基材、(11)
- (10) に記載の基材を有する物品を提供することにある。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)は、上記の化合物(A)、化合物(B)及び化合物(C)を反応させて得られることを特徴とする。

30 【0008】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化 エポキシカルボキシレート化合物 (D) を製造するため に用いる分子中に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物 (a) は、特にエポキシ当量が、150~900g/当量のエポキシ化合物 (a) であることが望ましい。エポキシ当量が150未満の場合、得られるウレタン化エポキシカルボキシレート化合物 (D) の分子量が小さく成膜が困難となる恐れやフレキシブル性が十分得られなくなる場合が有り、またエポキシ当量が900を超える場合、エチレン性不飽和二重結合を有するモノカルボン酸 (b) の導入率が低くなり感光性が低下する恐れがある。

【0009】分子中に2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物の具体例としては、例えば、ハイドロキノンジグリシジルエーテル、カテコールジグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル等のフェニルジグリシジルエーテル、ビスフェノールーA型エポキシ樹脂、ビスフェノールーF型エポキシ樹脂、ビスフェノールーS型エポキシ樹脂、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)-1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパンのエポキシ化合物等のビスフェノール型エポ

キシ化合物、水素化ビスフェノールーA型エポキシ樹 脂、水素化ビスフェノールーF型エポキシ樹脂、水素化 ビスフェノールー S 型エポキシ樹脂、水素化2.2-ビ ス (4-ヒドロキシフェニル) -1, 1, 1, 3, 3,3-ヘキサフルオロプロパンのエポキシ化合物等の水素 化ビスフェノール型エポキシ化合物、臭素化ビスフェノ ールーA型エポキシ樹脂、臭素化ビスフェノールーF型 エポキシ樹脂等のハロゲノ化ビスフェノール型エポキシ 化合物、シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエー テル化合物等の脂環式ジグリシジルエーテル化合物、 1.6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル、ジエチレン グリコールジグリシジルエーテル等の脂肪族ジグリシジ ルエーテル化合物、ポリサルファイドジグリシジルエー テル等のポリサルファイド型ジグリシジルエーテル化合 物、ビフェノール型エポキシ樹脂等が挙げられる。

【0010】これらエポキシ化合物の市販品としては、 例えばエピコート828、エピコート1001、エピコ ート1002、エピコート1003、エピコート100 4 (いずれもジャパンエポキシレジン製)、エポミック R-140、エポミックR-301、エポミックR-3 04 (いずれも三井化学製)、DER-331、DER -332、DER-324 (いずれもダウ・ケミカル社 製)、エピクロン840、エピクロン850(いずれも 大日本インキ製) UVR-6410 (ユニオンカーバイ ド社製)、YD-8125(東都化成社製)等のビスフ ェノールーA型エポキシ樹脂、UVR-6490(ユニ オンカーバイド社製)、YDF-2001、YDF-2 004、YDF-8170 (いずれも東都化成社製)、 エピクロン830、エピクロン835(いずれも大日本 インキ製)等のビスフェノールーF型エポキシ樹脂、H BPA-DGE(丸善石油化学製)、リカレジンHBE 100(新日本理化製)等の水素化ビスフェノールー A型エポキシ樹脂、DER-513、DER-514、 DER-542 (いずれもダウ・ケミカル社製)等の臭 素化ビスフェノールーA型エポキシ樹脂、セロキサイド 2021 (ダイセル製)、リカレジンDME-100 (新日本理化製)、EX-216(ナガセ化成製)等の 脂環式エポキシ樹脂、ED-503(旭電化製)、リカ レジンW-100(新日本理化製)、EX-212、E X-214、EX-850 (いずれもナガセ化成製)等 の脂肪族ジグリシジルエーテル化合物、FLEP-5 0、FLEP-60 (いずれも東レチオコール製)等の ポリサルファイド型ジグリシジルエーテル化合物、YX -4000(ジャパンエポキシレジン製)等のビフェノ ール型エポキシ化合物が挙げられる。

【0011】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化 エポキシカルボキシレート化合物(D)を製造するため に用いる分子中にエチレン性不飽和二重結合を有するモ ノカルボン酸化合物(b)としては、例えばアクリル酸 50

類やクロトン酸、 α ーシアノ桂皮酸、桂皮酸、或いは飽和または不飽和二塩基酸と不飽和基含有モノグリシジル化合物との反応物が挙げられる。アクリル酸類としては、例えば(メタ)アクリル酸、 β ースチリルアクリル酸、 β ーフルフリルアクリル酸、飽和または不飽和二塩基酸無水物と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート誘導体と当モル反応物である半エステル類、飽和または不飽和二塩基酸とモノグリシジル(メタ)アクリレート誘導体類との当モル反応物である半エステル類等が挙げられるが、感光性樹脂組成物としたときの感度の点で(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸と ϵ ーカプロラクトンとの反応生成物または桂皮酸が特に好ましい。

【0012】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)を製造するために用いる分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)としては、分子中にアルコール性水酸基及び/またはフェノール性水酸基とカルボキシル基を同時に有する化合物であればすべて用いることができるが、アル20カリ水溶液現像性等に特に優れたジメチロールプロピオン酸またはジメチロールブタン酸が好ましい。

【0013】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化工ポキシカルボキシレート化合物(D)を製造するために用いるジイソシアネート化合物(C)としては、分子中に2個のイソシアネート基を有するものであればすべて用いることができるが、柔軟性等に特に優れたフェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、トリデンジイソシアネート、トリデンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、アリレンスルホンエーテルジイソシアネート、アリルシランジイソシアネート、Nーアシルジイソシアネート、またはリシンジイソシアネートが好ましい。

【0014】本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)の製造は、前述のエポキシ化合物(a)と分子中にエチレン性不飽和二重結合を有するモノカルボン酸化合物(b)との反応(以下第一の反応という)によりアルコール性水酸基が生成したエポキシカルボキシレート化合物(A)及び、分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)をジイソシアネート化合物(C)でウレタン化反応(以下第二の反応という)して得ることができる

【0015】第一の反応は、無溶剤もしくはアルコール性水酸基を有さない溶媒、具体的には例えば、アセトン、エチルメチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジ

プロピレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル等のグリコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、グルタル酸ジアルキル、コハク酸ジアルキル、アジピン酸ジアルキル等のエステル類、γーブチロラクトン等の環状エステル類、石油エーテル、石油オフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフサ等の石油系溶剤、更には後述する架橋剤(F)等の単独または混合有機溶媒中で行うことができる。

【0016】この反応における原料の仕込み割合としては、分子中に分子中にエチレン性不飽和二重結合を有するモノカルボン酸化合物(b)としては、エポキシ化合物(a)1当量に対し、80~120当量%であることが好ましい。この範囲を逸脱した場合、第二の反応中にゲル化を引き起こす恐れや、最終的に得られるアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)の熱安定性が低くなる恐れがあるので好ましくない。

【0017】反応時には、反応を促進させるために触媒を使用することが好ましく、該触媒の使用量は、反応物に対して0.1~10重量%である。その際の反応温度は60~150℃であり、また反応時間は、好ましくは5~60時間である。使用する触媒の具体例としては、例えばトリエチルアミン、ベンジルジメチルアミン、トリエチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリメチルアンモニウムブロマイド、ベンジルトリメチルアンモニウムアイオダイド、トリフェニルフォスフィン、トリフェニルスチビン、メチルトリフェニルスチビン、オクタン酸クロム、オクタン酸ジルコニウム等が挙げられる。

【0018】第二の反応は、第一の反応終了後、反応液に前述の分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)を加え分散液、または溶液とした後、さらに前述のジイソシアネート化合物(C)を徐々に加え反応させるウレタン化反応である。無触媒でも反応を行うことができるが、反応を促進させるために触媒を使用することもでき、該触媒の使用量は、反応物に対して0.01~10重量%である。この際の反応温度としては40~120℃であり、また反応時間は、好ましくは5~60時間である。

【0019】各成分の仕込み量において、分子中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)としては、本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)の固形分酸価が50~150mg・KOH/gとなるような計算値を添加し、ジイソシアネート化合物(C)としては、(化合物(A)のモル数+化合物(B)のモル数)/(化合物Cのモル数)が50

1~5の範囲になるように仕込むことが好ましい。この 値が、1未満の場合、本発明のアルカリ水溶液可溶性ウ レタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)の末端 にイソシアネート基が残存することになり、熱安定性が 低く保存中にゲル化する恐れがあるので好ましくない。 また、この値が5を超える場合、アルカリ水溶液可溶性 ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)の分 子量が低くなり、タック性の問題や低感度という問題が 生じる恐れがある。また、固形分酸価が50mg・KO H/g未満の場合、アルカリ水溶液に対する溶解性が不 十分であり、パターニングを行った場合、残渣として残 る恐れや最悪の場合パターニングができなくなる恐れが ある。また、固形分酸価が150mg・KOH/gを超 える場合、アルカリ水溶液に対する溶解性が高くなりす ぎ、光硬化したパターンが剥離する等の恐れがあり好ま しくない。

【0020】本発明の感光性樹脂組成物は、前述のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物(D)及び光重合開始剤(E)、架橋剤(F)、任意成分として硬化成分(G)を含有することを特徴とする。

【0021】本発明の感光性樹脂組成物に用いられる前 述のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキ シレート化合物(D)の含有割合としては、感光性樹脂 組成物の固形分を100重量%としたとき、通常15~ 70重量%、好ましくは、20~60重量%である。 【0022】本発明の感光性樹脂組成物に用いられる光 重合開始剤(E)の具体例としては、例えばベンゾイ ン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエー テル、ベンゾインプロピルエーテル、ベンゾインイソブ チルエーテル等のベンゾイン類;アセトフェノン、2, 2-ジエトキシー2-フェニルアセトフェノン、2,2 ージエトキシー2ーフェニルアセトフェノン、1,1-ジクロロアセトフェノン、2-ヒドロキシー2-メチル ーフェニルプロパンー1ーオン、ジエトキシアセトフェ ノン、1-ヒドロキシンクロヘキシルフェニルケトン、 2-メチル-1- [4-(メチルチオ) フェニル] -2 ーモルホリノプロパンー 1 ーオンなどのアセトフェノン 類;2-エチルアントラキノン、2-ターシャリーブチ 40 ルアントラキノン、2-クロロアントラキノン、2-ア ミルアントラキノンなどのアントラキノン類;2,4-ジエチルチオキサントン、2ーイソプロピルチオキサン トン、2-クロロチオキサントンなどのチオキサントン 類;アセトフエノンジメチルケタール、ベンジルジメチ ルケタールなどのケタール類;ベンゾフェノン、4ーベ ンゾイルー4'ーメチルジフェニルサルファイド、4, 4'-ビスメチルアミノベンゾフェノンなどのベンゾフ ェノン類;2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニ ルホスフィンオキサイド、ビス(2, 4,6ートリメチ

ルベンゾイル) -フェニルホスフィンオキサイド等のホ

スフィンオキサイド類等が挙げられる。これらの添加割合としては、感光性樹脂組成物の固形分を100重量%としたとき、通常1~30重量%、好ましくは、2~25重量%である。

【0023】これらは、単独または2種以上の混合物として使用でき、さらにはトリエタノールアミン、メチルジエタノールアミンなどの第3級アミン、N, Nージメチルアミノ安息香酸エチルエステル、N, Nージメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル等の安息香酸誘導体等の促進剤などと組み合わせて使用することができる。これらの促進剤の添加量としては、光重合開始剤(E)に対して、100%以下の添加量が好ましい。

【0024】本発明の感光性樹脂組成物に用いられる架 橋剤(F)の具体例としては、例えば、2-ヒドロキシ エチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、1. 4-ブタンジオールモノ (メタ) アクリレート、カルビトール(メタ) アクリレ ート、アクリロイルモルホリン、水酸基含有(メタ)ア クリレート (例えば、2-ヒドロキシエチル (メタ) ア クリレート、2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレ ート、1、4ープタンジオールモノ(メタ)アクリレー ト等)と多カルボン酸化合物の酸無水物(例えば、無コ ハク酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、テトラヒドロ 無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸等)の反応物 であるハーフエステル、ポリエチレングリコールジ(メ タ) アクリレート、トリプロピレングリコールジ(メ タ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メ タ) アクリレート、トリメチロールプロパンポリエトキ シトリ(メタ)アクリレート、グリセンポリプロポキシ トリ (メタ) アクリレート、ヒドロキシビバリン酸ネオ ペングリコールの ε ーカプロラクトン付加物のジ(メ タ)アクリレート (例えば、日本化薬(株)製、KAY ARAD HX-220、HX-620、等)、ペンタ エリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタ エリスリトールと ε ーカプロラクトンの反応物のポリ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールポリ (メタ) アクリレート、モノ又はポリグリシジル化合物 (例えば、ブチルグリシジルエーテル、フェニルグリシ ジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエ ーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテ ル、1、6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、 ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル、グリセリ ンポリグリシジルエーテル、グリセリンポリエトキシグ リシジルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシ ジルエーテル、トリメチロールプロパンポリエトキシポ リグリシジルエーテル等と(メタ)アクリル酸の反応物 であるエポキシ(メタ)アクリレート等を挙げることが できる。これらの添加割合としては、感光性樹脂組成物 の固形分を100重量%としたとき、通常2~40重量 %、好ましくは、5~30重量%である。

【0025】本発明の感光性樹脂組成物に使用する任意成分としての硬化成分(G)は、例えば、エポキシ化合物、オキサジン化合物等が挙げられる。硬化成分(G)は、光硬化後の樹脂塗膜に残存するカルボキシル基と加熱により反応し、さらに強固な薬品耐性を有する硬化塗膜を得ようとする場合に特に好ましく用いられる。

【0026】硬化成分(G)に用いられるエポキシ化合物の具体例としては例えば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリスヒドロキシフェニルメタン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシ樹脂、ビスフェノールート型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂、ビスフェノールームノボラック型エポキシ樹脂、ナフタレン骨格含有エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂等が挙げられる。

【0027】フェノールノボラック型エポキシ樹脂としては、例えばエピクロンN-770(大日本インキ化学工業(株)製)、D. E. N438(ダウ・ケミカル社製)、エピコート154(油化シェルエポキシ(株)製)、RE-306(日本化薬(株)製)等が挙げられる。クレゾールノボラック型エポキシ樹脂としては、例えばエピクロンN-695(大日本インキ化学工業(株)製)、EOCN-103S、EOCN-104S(日本化薬(株)製)、UVR-6650(ユニオンカーバイド社製)、ESCN-195(住友化学工業(株)製)等が挙げられる。

【0028】トリスヒドロキシフェニルメタン型エポキシ樹脂としては、例えばEPPN-503、EPPN-502H、EPPN-501H(日本化薬(株)製)、TACTIX-742(ダウ・ケミカル社製)、エピコートE1032H60(油化シェルエポキシ(株)製)等が挙げられる。ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシ樹脂としては、例えばエピクロンEXA-7200(大日本インキ化学工業(株)製)、TACTIX-556(ダウ・ケミカル社製)等が挙げられる。

【0029】ビスフェノール型エポキシ樹脂としては、例えばエピコート828、エピコート1001(油化シェルエポキシ製)、UVR-6410(ユニオンカーバイド社製)、D.E.R-331(ダウ・ケミカル社製)、YD-8125(東都化成社製)等のビスフェノールーA型エポキシ樹脂、UVR-6490(ユニオンカーバイド社製)、YDF-8170(東都化成社製)等のビスフェノールーF型エポキシ樹脂等が挙げられる。

【0030】ビフェノール型エポキシ樹脂としては、例えば、NC-3000P、NC-3000S(日本化薬(株)性)等のビフェノール型エポキシ樹脂、YX-4000(油化シェルエポキシ(株)製)のビキシレノール型エポキシ樹脂、YL-6121(油化シェルエポキ50シ(株)製)等が挙げられる。ビスフェノールAノボラ

ック型エポキシ樹脂としては、例えばエピクロンN-8 80 (大日本インキ化学工業(株)製)、エピコートE 157575 (油化シェルエポキシ(株)製)等が挙げ られる。

11

【0031】ナフタレン骨格含有エポキシ樹脂として は、例えばNC-7000(日本化薬社製)、EXA-4750 (大日本インキ化学工業 (株) 製) 等が挙げら れる。脂環式エポキシ樹脂としては、例えばEHPE-3150 (ダイセル化学工業(株)製)等が挙げられ る。複素環式エポキシ樹脂としては、例えばTEPI C. TEPIC-L. TEPIC-H, TEPIC-S (いずれも日産化学工業(株)製)等が挙げられる。 【0032】硬化成分(G)用いられるオキサジン化合

物の具体例としては例えば、B-m型ベンゾオキサジ ン、P-a型ベンゾオキサジン、B-a型ベンゾオキサ ジン(いずれも四国化成工業(株)製)が挙げられる。 【0033】硬化成分(G)の添加割合としては、本発 明のアルカリ水溶液可溶性エポキシカルボキシレート化 合物の固形分酸価と使用量から計算された当量の200 %以下の量が好ましい。この量が200%を超えると本 20 発明の感光性樹脂組成物の現像性が著しく低下する恐れ があり好ましくない。

【0034】さらに必要に応じて各種の添加剤、例え ば、タルク、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグ ネシウム、チタン酸バリウム、水酸化アルミニウム、酸 化アルミニウム、シリカ、クレーなどの充填剤、アエロ ジルなどのチキソトロピー付与剤;フタロシアニンブル ー、フタロシアニングリーン、酸化チタンなどの着色 剤、シリコーン、フッ素系のレベリング剤や消泡剤;ハ イドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテルなど 30 の重合禁止剤などを組成物の諸性能を高める目的で添加 することが出来る。

【0035】なお、前述の硬化成分(G)は、予め前 記、樹脂組成物に混合してもよいが、プリント配線板へ の塗布前に混合して用いることもできる。すなわち、前 記、(A)成分を主体とし、これにエポキシ硬化促進剤 等を配合した主剤溶液と、前記(D)成分を主体とした 硬化剤溶液の二液型に配合し、使用に際してこれらを混 合して用いることが好ましい。

【0036】本発明の感光性樹脂組成物は、支持体とし 40 て例えば重合体フィルム(例えば、ポリエチレンテレフ タレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等からなるフ ィルム) 上に塗布した感光性フィルムとして用いること もできる。

【0037】本発明の感光性樹脂組成物(液状又はフィ ルム状)は、電子部品の層間の絶縁材として、またプリ ント基板用のソルダーレジスト等のレジストインキとし て有用である他、印刷インキ、卦止剤、塗料、コーティ ング剤、接着剤等としても使用できる。

線照射により上記の本発明の樹脂組成物を硬化させたも のである。紫外線等のエネルギー線照射により硬化は常 法により行うことができる。例えば紫外線を照射する場 合、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、キセノン 灯、紫外線発光レーザー(エキシマーレーザー等)等の 紫外線発生装置を用いればよい。本発明の樹脂組成物の 硬化物は、例えば永久レジストやビルドアップ工法用の 層間絶縁材としてプリント基板のような電気・電子部品 に利用される。この硬化物層の膜厚は O. 5~160 μ 10 m程度で、1~60μm程度が好ましい。

【0039】本発明のプリント配線板は、例えば次のよ うにして得ることができる。即ち、液状の樹脂組成物を 使用する場合、プリント配線用基板に、スクリーン印刷 法、スプレー法、ロールコート法、静電塗装法、カーテ ンコート法等の方法により5~160μmの膜厚で本発 明の組成物を塗布し、塗膜を通常60~110℃、好ま しくは60~100℃の混度で乾燥させることにより、 **塗膜が形成できる。その後、ネガフィルム等の露光パタ** ーンを形成したフォトマスクを塗膜に直接に接触させ (又は接触しない状態で塗膜の上に置く)、紫外線を通 常10~2000mJ/cm²程度の強さで照射し、未 露光部分を後述する現像液を用いて、例えばスプレー、 揺動浸漬、ブラッシング、スクラッビング等により現像 する。その後、必要に応じてさらに紫外線を照射し、次 いで通常100~200℃、好ましくは140~180 ℃の温度で加熱処理をすることにより、金メッキ性に優 れ、耐熱性、耐溶剤性、耐酸性、密着性、屈曲性等の諸 特性を満足する永久保護膜を有するプリント配線板が得 られる。

【0040】上記、現像に使用される、アルカリ水溶液 としては水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸ナト リウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素 カリウム、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム等の無機 アルカリ水溶液やテトラメチルアンモニウムハイドロオ キサイド、テトラエチルアンモニウムハイドロオキサイ ド、テトラブチルアンモニウムハイドロオキサイド、モ ノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノ ールアミン等の有機アルカリ水溶液が使用できる。

[0041]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明が下記実施例に限定されるものでな い。

【0042】実施例1

攪拌装置、還流管をつけた2Lフラスコ中に、分子中に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物(a)と して、三井化学製 EP-807(2官能ビスフェノー ルーF型エポキシ樹脂、エポキシ当量:170g/当 量)を340.0g、分子中にエチレン性不飽和二重結 合を有するモノカルボン酸化合物(b)としてアクリル 【0038】本発明の硬化物は、紫外線等のエネルギー 50 酸(分子量:72.06)を144.1g、熱重合禁止

13

剤として2-メチルハイドロキノンを0.24g、及び 反応触媒としてトリフェニルフォスフィンを1. 45g 仕込み、98℃の温度で反応液の酸価が0.5mg・K OH/g以下になるまで反応させ、エポキシカルボキシ レート化合物(A)(理論分子量:484.1)を得 た。次いでこの反応液に反応用溶媒としてカルビトール アセテートを360.2g、分子中に2個の水酸基を有 するカルボン酸化合物(B)として、2,2-ビス(ジ メチロール)ープロピオン酸(分子量:134.16) を134.1g、熱重合禁止剤として2-メチルハイド ロキノンを0.60g加え、60℃に昇温させた。この 溶液にイソホロンジイソシアネート(分子量:222. 3) 222. 3gを反応温度が65℃を越えないように 徐々に滴下した。滴下終了後、温度を80℃に昇温さ せ、赤外吸収スペクトル測定法により、2250カイザ ー付近の吸収がなくなるまで6時間反応させ、本発明の アルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレ ート化合物 70重量%を含む樹脂溶液を得た(この溶 液をD-1とする)。固形分酸価を測定したところ、6 6mg・KOH/gであった。

【0043】実施例2

攪拌装置、還流管をつけた2Lフラスコ中に、分子中に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物(a)と して、ジャパンエポキシレジン製 エピコート828 (2官能ビスフェノールーA型エポキシ樹脂、エポキシ 当量:183g/当量)を366.0g、分子中にエチ レン性不飽和二重結合を有するモノカルボン酸化合物 (b) としてアクリル酸(分子量:72.06)を14 4. 1g、熱重合禁止剤として2-メチルハイドロキノ ンを0.26g、及び反応触媒としてトリフェニルフォ スフィンを1.56g仕込み、98℃の温度で反応液の 酸価が0.5mg・KOH/g以下になるまで反応さ せ、エポキシカルボキシレート化合物(A)(理論分子 量:510.1)を得た。次いでこの反応液に反応用溶 媒としてカルビトールアセテートを296.9g、分子 中に2個の水酸基を有するカルボン酸化合物(B)とし て、2, 2-ビス(ジメチロール)-プロピオン酸(分子 量:134.16)を182.6g、熱重合禁止剤とし て2-メチルハイドロキノンを0.64g加え、50℃ に昇温させた。この溶液にトリレンジイソシアネート (分子量:174.2)205.5gをカルビトールア セテート88.0gに溶解した溶液を、反応温度が55 ℃を越えないように徐々に滴下した。滴下終了後、温度 を80℃に昇温させ、赤外吸収スペクトル測定法によ り、2250カイザー付近の吸収がなくなるまで6時間 反応させ、本発明のアルカリ水溶液可溶性ウレタン化エ ポキシカルボキシレート化合物 70重量%を含む樹脂 溶液を得た(この溶液をD-2とする)。 固形分酸価を 測定したところ、85mg・KOH/gであった。

【0044】実施例3

攪拌装置、還流管をつけた3Lフラスコ中に、分子中に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物(a)と して、東レチオコール製 フレップー60(2官能型ポ リサルファイド型エポキシ樹脂、エポキシ当量:288 g/当量)を576g、分子中にエチレン性不飽和二重 結合を有するモノカルボン酸化合物(b)としてアクリ ル酸(分子量: 72.06)を144.1g、熱重合禁 止剤として2-メチルハイドロキノンを0.36g仕込 み、98℃の温度で反応液の酸価が0.5mg・KOH /g以下になるまで反応させ、エポキシカルボキシレー ト化合物(A)(理論分子量:720.1)を得た。次 いでこの反応液に反応用溶媒としてカルビトールアセテ ートを622.9g、分子中に2個の水酸基を有するカ ルボン酸化合物(B)として、2,2-ビス(ジメチロ ール)ープロピオン酸(分子量:134.16)を27 8.0g、熱重合禁止剤として2-メチルハイドロキノ ンを1.04g加え、60℃に昇温させた。この溶液に イソホロンジイソシアネート(分子量:222.3)4 55.3gを反応温度が65℃を越えないように徐々に 20 滴下した。滴下終了後、温度を80℃に昇温させ、赤外 吸収スペクトル測定法により、2250カイザー付近の 吸収がなくなるまで6時間反応させ、本発明のアルカリ 水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合 物 70重量%を含む樹脂溶液を得た(この溶液をDー 3とする)。 固形分酸価を測定したところ、80mg・ KOH/gであった。

【0045】比較樹脂合成

攪拌装置、還流管をつけた 1 L フラスコ中に、日本化薬 製 EOCN-104S(多官能 クレゾールノボラッ ク型エポキシ樹脂、エポキシ当量:220g/当量)を 220g、アクリル酸を72.1g、反応用溶媒として カルビトールアセテートを125.2g、熱重合禁止剤 として、2-メチルハイドロキノンを0.21g及び反 応触媒としてトリフェニルフォスフィン1. 25gを加 え、98℃の温度で24時間反応させた。次いで、この 反応液に、リカシッドTH(新日本理化製 テトラヒド ロ無水フタル酸)を105.7g、カルビトールアセテ ートを45.3g及び2-メチルハイドロキノンを0. 28gを加え、95℃の温度で4時間反応させ、固形分 40 濃度70%、固形分酸価98mg・KOH/gの比較樹 脂を得た。

【0046】実施例4~6、比較例1

前記実施例 $1 \sim 3$ で得られた(D-1)、(D-2)、 (D-3)及び比較樹脂を表1に示す配合割合で混合、 必要に応じて3本ロールミルで混練し、本発明の感光性 樹脂組成物を得た。これをスクリーン印刷法により、乾 燥膜厚が15~25μmの厚さになるようにプリント基 板に塗布し塗膜を80℃の熱風乾燥器で30分乾燥させ た。次いで、紫外線露光装置((株)オーク製作所、型 50 式HMW-680GW) を用い回路パターンの描画され 15

たマスクを通して紫外線を照射した。その後、1%炭酸 ナトリウム水溶液でスプレー現像を行い、紫外線未照射 部の樹脂を除去した。水洗乾燥した後、プリント基板を 150℃の熱風乾燥器で60分加熱硬化反応させ硬化膜 を得た。得られた硬化物について、後述のとおり、光感 度、表面光沢、基板そり、屈曲性、密着性、鉛筆硬度、 耐溶剤性、耐酸性、耐熱性、耐金メッキ性の試験を行な った。それらの結果を表2に示す。なお、試験方法及び 評価方法は次のとおりである。

【0047】(現像性)下記の評価基準を使用した。 ○・・・・現像時、完全にインキが除去され、現像でき

×・・・・現像時、現像されない部分がある。

【0048】 (解像性) 乾燥後の塗膜に、50 μ mのネ ガパターンを密着させ積算光量200mJ/cm⁶の紫 外線を照射露光する。次に1%の炭酸ナトリウム水溶液 で60秒間、2.0kg/cm²のスプレー圧で現像 し、転写パターンを顕微鏡にて観察する。下記の基準を 使用した。

○・・・・パターンエッジが直線で、解像されている。 ×・・・・剥離もしくはパターンエッジがぎざぎざであ

【0049】(光感度)乾燥後の塗膜に、ステップタブ レット21段(コダック社製)を密着させ積算光量50 0 m J / c m² の紫外線を照射露光する。次に1%の炭 酸ナトリウム水溶液で60秒間、2.0kg/cm²の スプレー圧で現像し、現像されずに残った塗膜の段数を 確認する。

【0050】(表面光沢)乾燥後の塗膜に、500mJ /cm゜の紫外線を照射露光する。次に1%の炭酸ナト リウム水溶液で60秒間、2.0kg/cm²のスプレ 一圧で現像し、乾燥後の硬化膜を観察する。下記の基準 を使用した。

○・・・・曇りが全く見られない

×・・・・若干の曇りが見られる

【0051】(基板そり)下記の基準を使用した。

○・・・・基板にそりは見られない

△・・・・ごくわずか基板がそっている

×・・・・基板のそりが見られる

【0052】 (屈曲性) 硬化膜を180℃に折り曲げ観 40 察する。下記の基準を使用した。

○・・・・膜面に割れは見られない

×・・・・膜面が割れる

【0053】(密着性) JIS K5400に準じて、 試験片に1mmのごばん目を100個作りセロテープ

(R) によりピーリング試験を行った。ごばん目の剥離 状態を観察し、次の基準で評価した。

○・・・・剥れのないもの

×・・・・剥離するもの

評価を行った。

【0055】(耐溶剤性)試験片をイソプロピルアルコ ールに室温で30分間浸漬する。外観に異常がないか確 認した後、セロテープ(R)によるピーリング試験を行 い、次の基準で評価した。

○・・・・塗膜外観に異常がなく、フクレや剥離のない もの

×・・・・塗膜にフクレや剥離のあるもの

【0056】(耐酸性)試験片を10%塩酸水溶液に室 10 温で30分浸漬する。外観に異常がないか確認した後、 セロテープ(R)によるピーリング試験を行い、次の基 準で評価した。

○・・・・塗膜外観に異常がなく、フクレや剥離のない もの

×・・・・塗膜にフクレや剥離があるもの

【0057】(耐熱性)試験片にロジン系プラックスを 塗布し260℃の半田槽に5秒間浸漬した。これを1サ イクルとし、3サイクル繰り返した。室温まで放冷した 後、セロテープ(R)によるピーリング試験を行い、次 20 の基準で評価した。

○・・・・塗膜外観に異常がなく、フクレや剥離のない

×・・・・塗膜にフクレや剥離のあるもの

【0058】(耐金メッキ性)試験基板を、30℃の酸 性脱脂液(日本マクダーミット製、Metex L-5 Bの20vo1%水溶液)に3分間浸漬した後、水洗 し、次いで、14.4wt%過硫酸アンモン水溶液に室 温で3分間浸漬した後、水洗し、更に10vol%硫酸 水溶液に室温で試験基板を1分間浸潰した後水洗した。 次に、この基板を30℃の触媒液(メルテックス製、メ タルプレートアクチベーター350の10vol%水溶 液) に7分間浸漬し、水洗し、85℃のニッケルメッキ 液(メルテックス製、メルプレートNi-865Mの2 0 v o 1 %水溶液、 p H 4. 6) に 2 0 分間浸漬し、ニ ッケルメッキを行った後、10 v o 1%硫酸水溶液に室 温で1分間浸漬し、水洗した。次いで、試験基板を95 ℃の金メッキ液(メルテックス製、オウロレクトロレス UP15vo1%とシアン化金カリウム3vo1%の水 溶液、pH6)に10分間浸漬し、無電解金メッキを行 った後、水洗し、更に60℃の温水で3分間浸漬し、水 洗し、乾燥した。得られた無電解金メッキ評価基板にセ ロハン粘着テープを付着し、剥離したときの状態を観察 した。

○:全く異常が無いもの。

×:若干剥がれが観られたもの。

【0059】 (耐PCT性) 試験基板を121℃、2気 圧の水中で96時間放置後、外観に異常がないか確認し た後、セロテープ(R)によるピーリング試験を行い、 次の基準で評価した。

【0054】(鉛筆硬度) JIS K5400に準じて 50 〇・・・・塗膜外観に異常がなく、フクレや剥離のない

	17	.10)				1	8	_
もの	11		ታ ሃክσ	は淮で	評価した。	1	O	
	7 わし、公司的はセフォ の					<i>H</i>	生のないもの	
×・・・・途膜にフクレや剥離があるもの			_					
	【0060】(耐熱衝撃性)試験片を、-55℃/30					ツクか充	生したもの	
· ·)分を1サイクルとして熱履歴を加		[(0061	1			
え、1000サイク	7ル経過後、試験片を顕微鏡観察し、	*						
	表 1							
					実施例		比較	
	例							
			注	4	5	6	1	
	樹脂溶液							
	D-1			43.14				
	D-2				43.14			
	D - 3					43.14		
							43.	
	14							
	架橋剤(F)							
	DPCA-60		* 1	7.05		7.05		
	DPHA		* 2		7.05		7.	
	05							
	光重合開始剤(E)							
	イルガキュアー907		* 3	7.05	7.05	7.05	7.	
•	05			,	,	, , , ,	• •	
	DETX-S		* 4	0.70	0.70	0.70	0.	
	70			0.70	0.70	0.10	0.	
	硬化成分(G)							
	Y X - 4 0 0 0		* 5	12.08	12.08	12.08	12.	
	08		4º J	12.00	12.00	12.00	14.	
	熱硬化触媒							
	メラミン			1.01	1.01	1.01	1.	
				1.01	1.01	1.01	1.	
	01							
	フィラー			15 00	15 00	15.00	15	
	硫酸バリウム			15.00	15.00	15.00	15.	
	00			0 50	0.50	0.50	0	
	フタロシアニンブルー			0.50	0.50	0.50	0.	
	50							
	添加剤				a =a			
	BYK-354		* 6	0.70	0.70	0.70	0.	
	70							
	K S — 6 6		* 7	0.70	0.70	0.70	0.	
	70							
	溶剤							
	C A			2.06	12.06	12.06	12.06	
【0062】注			ン					
	: ε ーカプロラクトン変性ジペン		* 5		R製	: 2官能	ビフェニル骨格エポキ	シ
タエリスリトールへ			樹脂					
*2 日本化薬製	:トリメチロールプロパントリア				クケミー製			
クリレート			* 7	信越	化学製	:消泡剤		
A14	- 141 / / 11414				•			

[0063]

*3 Vantico製 : 2 - メチルー (4 - (メチルチ

* 4 日本化薬製 : 2, 4 - ジエチルチオキサント 50

オ)フェニル) -2-モルホリノ-1-プロパン

表2		13				
		実施例		比較例		
	4	5	6	1		
評価項目						
現像性	0	0	0	0		
解像性	0	0	0	0		
光感度	9	9	10	9		
表面光沢	0	0	0	0		
基板そり	0	Δ	0	×		
屈曲性	0	0	0	×		
密着性	0	0	0	0		
鉛筆硬度	6H	6H	6H	7 H		
耐溶剤性	0	0	0	0		
耐酸性	0	0	0	0		
耐熱性	0	0	0	0		
耐金メッキ性	0	0	0	0		
耐PCT性	0	0	0	0		
耐熱衝擊性	0	0	0	×		

19

*感光性樹脂組成物は高感度であり、その硬化膜も半田耐熱性、耐薬品性、耐金メッキ性等に優れ、また硬化物表面にクラックが発生せず、薄膜化された基板を用いた場合でも基板にそりの無いプリント基板用感光性樹脂組成物であることは明らかである。

[0065]

【発明の効果】アルカリ水溶液可溶性ウレタン化エポキシカルボキシレート化合物及びそれを用いた感光性樹脂組成物並びにその硬化物は、紫外線により露光硬化することによる塗膜の形成において、光感度に優れ、得られた硬化物は、屈曲性、密着性、鉛筆硬度、耐溶剤性、耐酸性、耐熱性、耐金メッキ性等も十分に満足するものであり、特に、プリント配線板用感光性樹脂組成物に適している。

【0064】表2の結果から明らかなように、本発明の*

フロントページの続き

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H O 5 K	3/18		H 0 5 K	3/18	D 5E346
	3/28			3/28	D
	3/46			3/46	T

(72)発明者 横島 実

茨城県取手市井野台4-6-32

Fターム(参考) 2HO25 AAO1 AAO4 AA13 AA14 AA20

AB15 ACO1 ADO1 BC13 BC42

BC66 BC74 BC83 BC85 BC86

CAOO FA17

4J027 AE01 AG01 AG22 BA07 BA08

BA25 BA28 CB10 CD06 CD10

4J034 BA09 CA04 CA22 CB03 CB08

CCO3 DAO1 DBO4 DKO2 DKO8

FEO3 HAO7 HCO3 HC12 HC17

HC61 HC71 HC73 JA02 RA14

5E314 AA32 AA38 CC07 DD07 FF06

GG14

5E343 CC63 DD01 ER12 ER18

5E346 AA12 CCO8 CCO9 DDO3 HH13